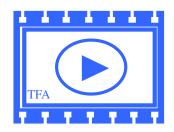
## 臺灣韌體學會 博碩士論文獎 設置辦法



- 一、宗旨:推廣韌體工程相關之學術及技術交流,並且激勵國內研究生對於韌體相關領域之投入, 本會特設置博、碩士論文獎。
- 二、博、碩士論文獎每年頒發乙次。博士與碩士論文獎項,各分四類:金牌、銀牌、銅牌,以及 佳作。各類得獎人獲贈獎狀乙紙,金牌、銀牌、銅牌獎得主,並獲贈獎金(2-15萬)。
- 三、獲選博、碩士論文獎者,將獲邀於頒獎典禮中,口頭發表作品,並於會場張貼研究成果海報。 其論文全文可免費刊登於國際期刊Annual Firmware Progress。

## 四、申請者須具備下列基本條件:

- 1. 韌體或軟硬體相關之博、碩士論文。
- 2. 距申請截止日前五年內完成之論文。
- 五、申請者依據學會公告之截止日期,備齊申請表件及相關資料向臺灣韌體學會提出申請(報名電子信箱: tfa@tfa-1985.org)。為遴選年度得獎者,由臺灣韌體學會理事會邀請學者專家若干名組成評審小組,就當年度申請者論文中從嚴審核,向臺灣韌體學會執行理事推薦,惟得從缺。
- 六、本設置辦法如有修訂需經本會理監事會議通過後實施。

## 七、申請資料:

- 1. 申請者英文姓名為檔名
- 2. 申請表 (PDF格式)
- 3. 學生證影本、畢業證書影本或在學證明等 (PDF格式)
- 4. 其他對評審審查有幫助的內容,如可安裝執行之軟體程式、系統展示影音檔、相關著作(如著作列表)(PDF格式)、比賽得獎之獎狀掃描檔(PDF格式)。